

证券代码：688328

证券简称：深科达

深圳市深科达智能装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

涌瑞基金

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐一对一沟通 ☐其他
参与单位	长城基金、摩根士丹利、海富通基金、必达控股、长江证券、涌瑞基金、瑞园投资、卓银基金、千里基金、招商证券、中深资本、郑熵量化
时间	2025 年 9 月 18 日-2025 年 9 月 19 日
地点	会议室
接待人员	董事会秘书：郑亦平
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司主要业务都有哪些？ 答：公司是一家专业智能装备及核心部件制造商，拥有科学完整的研发、生产和销售运营体系，能够为客户提供公司相关自动化设备的整体解决方案。公司主要从事半导体类设备、平板显示模组类设备、以及智能装备关键零部件的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于半导体封测、平板显示器件（显示模组、触控模组、指纹识别模组）的自动化组装和智能化检测，并向智能装备关键零部件等领域进行了延伸。 2、公司产品的核心技术介绍以及公司知识产权的情况？

答：公司是一家专注于智能装备领域的高科技企业，在多个技术领域拥有核心技术，主要包括：

（1）精准对位技术：电子纸贴合设备配备高精度视觉定位系统和 CCD 对位技术，能够实现 0.1mm 贴附精度，确保贴合过程中的精确对位，可广泛应用于电子纸与各类显示组件的贴合工艺。

（2）图像处理技术：结合传统检测算法与前沿的 AI 技术研发的机器视觉系统，可应用于平板显示器件生产。能对产品进行高精度检测，快速准确地识别出缺陷和异常，提高产品质量和生产效率。

（3）运动控制技术：如 FTS 高速输送系统采用博世力士乐核心运动控制，具有高速、高响应、高精度、高稳定等特点，为设备的高速、高精度运行提供了有力保障，适用于各种需要快速、精确运动的生产场景。

（4）精密压合贴附技术：在电子纸贴合等设备中，能将电子纸（FPL）与 TFT 工件等组件快速、准确地贴附，部分设备还可精准控制点胶量，降低胶合过程中出现溢胶或缺胶风险，保证了贴合质量和产品的稳定性。

（5）工业机器人核心技术：深科达在工业机器人领域布局了多个核心产品，包括直线电机模组、编码器、驱动器和导轨。直线电机模组能够提供高精度的定位控制，编码器可以实时反馈机器人运动的精确位置，有助于提升机器人在装配、搬运、焊接等工艺中的工作效率和灵活性。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计获得授权专利 432 项，其中发明专利 86 项、实用新型专利 340 项、外观设计专利 6 项，累计获得软件著作权 107 项。公司知识产权成果丰硕，为公司产品研发技术提供持续有力的支撑。

3、公司上半年整体的经营情况？

答：公司今年上半年通过聚焦主业，重点开拓消费类电子细分应用场景，公司实现营业收入 35,956.93 万元，较去年同期增长 49.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,060.42 万元，较去年同期增加 180.87%；实现归

	属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,952.21 万元，较去年同期增加 167.39%。 从业务来看，公司平板显示模组类设备实现营业收入 17,942.64 万元，较去年同期增长 148.01%，占公司营业收入的 49.90%。主要原因系显示面板行业呈现复苏态势，超声波指纹、电子纸、智能眼镜等细分应用场景需求增长，公司平板显示模组类设备业务销售订单较去年同期增加，平板显示模组类设备业务收入较去年同期大幅增长。同时，公司半导体封测设备以及智能装备核心部件在市场开拓方面也取得了积极进展，收入增长。 4、META 在 2025 年 9 月 18 日新发布了 AR 眼镜，公司是否有关关注？公司在智能眼镜相关设备的布局以及相关技术情况？ 答：2025 年 9 月 18 日，Meta 正式推出了与 Ray-Ban 联名的智能眼镜 Meta Ray-Ban Display，这款 AR 眼镜通过光波导屏幕 + 肌电腕带的硬件组合，以及 AI 功能深度整合，在轻量化 AR 眼镜领域建立新标杆，产品能力突出。 公司自 2022 年开始布局智能眼镜，2025 年智能眼镜制程设备订单呈快速增长态势。其智能眼镜设备产品包括 AR/VR 曲面热成型设备、AR/VR 曲面高精度胶合设备等。 公司构建了多维度高精度控制体系，通过运用马里斯曲线拟合与异常数据筛选技术、Mark To Mark 6-Dof 对位技术、高精密六轴闭环控制技术、MTF 主动对位技术等，能够矫正干扰数据，实现高精度控制。同时，公司依托卤素红外灯加热系统实现均匀温控，配合超精密模具加工与曲面膜材预 / 热成型技术，形成了从数据处理、材料成型到光学校准的全流程技术闭环，这些创新成果为智能眼镜产品的制造提供了坚实的技术基础，而且推动了智能眼镜行业向更高精度、更高性能的方向发展。公司目前已与国内外知名厂商建立良好合作，与海外知名客户合作关系持续深化，有望在智能眼镜等新兴应用场景实现进一步突破。
--	---

	5、目前 AI 芯片/逻辑芯片增长需求，公司的半导体设备应用场景是否有突破？公司是否有相关产品和技术？ 答：公司深耕半导体封测设备领域多年，核心产品矩阵清晰且技术积淀深厚，主要涵盖测试分选一体机（包含转塔式、平移式、重力式等多类型机型）、探针台及固晶机等关键设备。凭借稳定的产品性能与可靠的技术服务，公司已与众多知名半导体企业建立长期稳定的合作关系，当前订单储备充足，业务发展态势良好。 针对 AI 芯片/逻辑芯片相关应用场景，公司目前的半导体设备暂未直接切入该领域，但平移式分选机已具备适配其需求的核心技术基础。公司将持续深化相关技术研发与产品适配，待条件成熟与时机合适时，将积极把握市场机遇，推动产品在该领域的应用突破。 6、公司在 8.6 代 AMOLED 生产线设备方面的市场接单情况如何？ 答：8.6 代 AMOLED 生产线的落地，标志着国内高世代柔性显示产能正式突破，也带动了上游设备、材料等产业链环节的市场爆发。在 8.6 代 AMOLED 生产线领域，公司凭借深厚的技术积累与精准的市场布局已取得阶段性成果，公司的贴合类相关设备已取得 8.6 代 AMOLED 生产线大批量订单，打开了高世代 AMOLED 设备的核心市场。从行业端看，国内预计将有更多高世代 AMOLED 生产线规划落地，预计公司将会受益。 7、公司外延并购的方向？ 答：公司是国内为数不多的具备半导体设备、平板显示模组设备以及智能装备核心零部件等研发和制造能力的企业之一，一直专注于智能制造装备生产领域，并向智能装备核心零部件领域进行了产业延伸。未来公司将结合发展战略和经营目标，选取优质投资标的，不断发展主业。
附件清单（如有）	无